KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



Mi WD 2

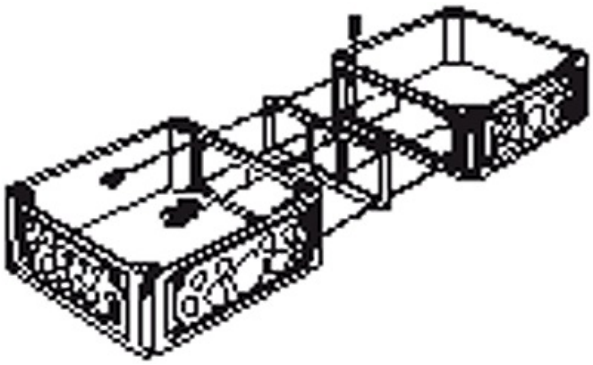
- Zestaw do łączenia obudów
- do ścian obudowy 150/300 mm

- do łączenia obudów Mi
- składa się z 1 uszczelki, 4 połączeń klinowych, 1 klamry

Masa	0,053 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: July 8. 2015